

深圳联宏达电子材料有限公司

电话：0755-23315767 传真：0755-23315737

地址：深圳市宝安区沙井新桥第三工业区金元二路 25 号

T260 系列导热硅胶-材质说明

T260 系列 导热硅胶是填充发热器件和散热片或金属底座之间的空气间隙，它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个 PCB 传导到金属外壳或扩散板上，从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。

产品特性：

- 》良好的热传导率: **2.6W/mK**
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

产品应用：

- 》散热器底部或框架
- 》LED 液晶显示屏背光管
- 》LED 电视 LED 灯具
- 》高速硬盘驱动器
- 》RDRAM 内存模块
- 》微型热管散热器
- 》汽车发动机控制装置
- 》通讯硬件
- 》便携式电子装置
- 》半导体自动试验设备

T260 系列特性表

颜色	蓝色	Visual	厚度	热阻@10psi (°C-in ² /W)
结构&成分	陶瓷填充 硅橡胶	***	10mils / 0.254 mm	0.48
			20mils / 0.508 mm	0.56
比重	2.50 g/cc	ASTM D297	30mils / 0.762 mm	0.71
			40mils / 1.016 mm	0.80
热容积	1 l/g-K	ASTM C351	50mils / 1.270 mm	0.91
			60mils / 1.524 mm	0.94
硬度	30 Shore 00	ASTM 2240	70mils / 1.778 mm	1.05
			80mils / 2.032 mm	1.15
抗张强度	40 psi	ASTM D412	90mils / 2.286 mm	1.25
			100mils / 2.540 mm	1.34
使用温度范围	-50 to 200°C	***	110mils / 2.794 mm	1.43
			120mils / 3.048 mm	1.52
击穿电压	>1500~>5500 VAC	ASTM D149	130mils / 3.302mm	1.63
			140mils / 3.556 mm	1.71
介电常数	7.5 MHz	ASTM D150	150mils / 3.810 mm	1.81
			160mils / 4.064 mm	1.89
体积电阻率	7.8X10" Ohm-meter	ASTM D257	170mils / 4.318 mm	1.98
			180mils / 4.572 mm	2.07
防火等级	94 V0	equivalent UL	190mils / 4.826 mm	2.14
			200mils / 5.080 mm	2.22
导热率	2.6 W/m-K	ASTM D5470	Visua l/ ASTM D751	ASTM D5470